

RL78/G22

ハンドシェイク対応 SPI スレーブ送受信

要旨

本アプリケーションノートでは、シリアル・アレイ・ユニット (SAU) による簡易 SPI (CSI) のスレーブ送受信の使用方法を説明します。チップセレクト ($\overline{CS}$) 信号で選択されたスレーブは、処理に応じてシングル送受信、シングル送信またはシングル受信を行います。さらに、BUSY 信号を使用し、ハンドシェイクを行います。

動作確認デバイス

RL78/G22

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様	3
1.1 CSI 通信の概要	3
1.2 通信の概要	4
1.3 通信フォーマット	6
1.4 ハンドシェイク	6
1.5 仕様詳細	7
2. 動作確認条件	9
3. 関連アプリケーションノート	9
4. ハードウェア説明	10
4.1 ハードウェア構成例	10
4.2 使用端子一覧	11
5. ソフトウェア説明	12
5.1 オプション・バイトの設定一覧	12
5.2 定数一覧	12
5.3 変数一覧	12
5.4 関数一覧	13
5.5 関数仕様一覧	13
5.6 フローチャート	15
5.6.1 メイン処理フローチャート	15
5.6.2 CSI ステータス確認処理フローチャート	17
5.6.3 CSI 送受信処理フローチャート	18
5.6.4 CSI 送信処理フローチャート	19
5.6.5 CSI 受信処理フローチャート	20
5.6.6 BUSY 信号の立ち上げ処理フローチャート	21
6. サンプルコード	22
7. 参考ドキュメント	22
改訂記録	23

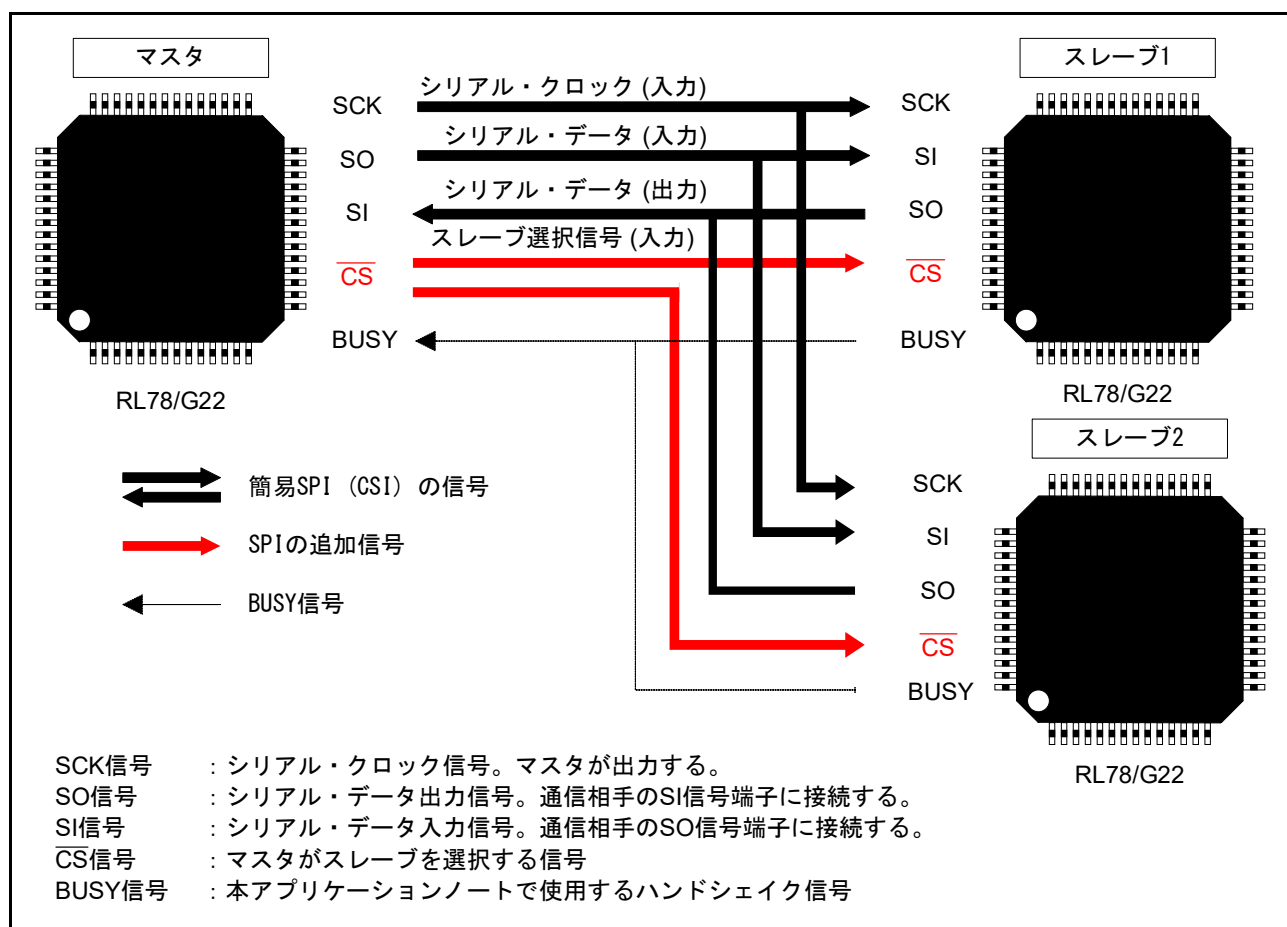
1. 仕様

本アプリケーションノートでは、シリアル・アレイ・ユニット (SAU) による CSI スレーブ通信を行います。スレーブは、マスタからチップセレクト ($\overline{CS}$) 信号で選択されます。BUSY 信号によるハンドシェイクを行い、スレーブ通信を行います。

1.1 CSI 通信の概要

CSI 通信はシリアル・クロック (SCK)、シリアル・データ入力 (SI)、シリアル・データ出力 (SO) の 3 本の信号を用いたクロック同期式シリアル通信です。Serial Peripheral Interface (SPI) には、スレーブを選択するチップセレクト ($\overline{CS}$) 信号が追加されます。信号の関係を図 1-1 に示します。

図 1-1 CSI 通信の概要



スレーブは、 $\overline{CS}$ 信号で選択されるまでウェイト状態です。 $\overline{CS}$ 信号で選択されたスレーブは、マスタが出力した SCK 信号に同期し、SO 信号にデータを出力し、SI 信号のデータを入力します。

SPI / CSI 通信では、マスタが通信を開始 (SCK 出力) するまでにスレーブは通信準備ができている必要があります。本アプリケーションノートでは、BUSY 信号をロウ・レベルにすることで、スレーブが通信準備できたことをマスタに通知します。

1.2 通信の概要

本アプリケーションノートでは、1ms 毎にコマンドとそのコマンドに対応した通信を行います。コマンドとそのコマンドに対応した 1 組の通信をスロットと定義します。スロットの概要を図 1-2 に示し、使用するコマンドを

表 1-1 に示します。

図 1-2 スロットの概要

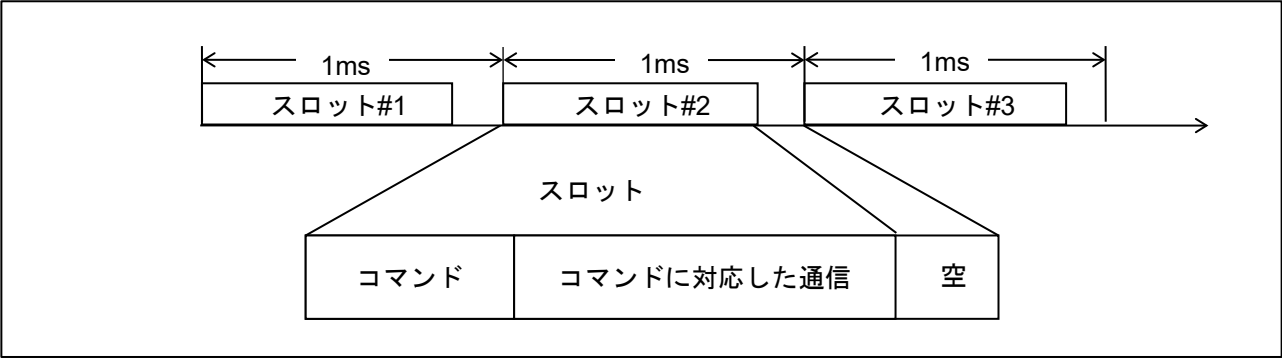


表 1-1 使用するコマンド

コマンド	コマンドの動作概要
ステータス確認	スレーブが送受信可能なデータ数を通知する
受信	マスタへデータを送信する (マスタがデータ受信する)
送信	マスタからデータを受信する (マスタがデータを送信する)
送受信	マスタとデータを送受信する

表 1-2 に使用する周辺機能と用途を示し、図 1-3、図 1-4 に CSI の通信動作を示します。

表 1-2 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
シリアル・アレイ・ユニット 0	SCK00 信号 (クロック出力)、SI00 信号 (受信データ) と SO00 信号 (送信データ) を使用し、CSI スレーブ通信を行う
ポート	P00 を使用し、BUSY 信号を出力する
外部割り込み	INTP0/P137 を利用し、CS 信号を検出する

図 1-3 ステータス確認コマンドのタイミング・チャート

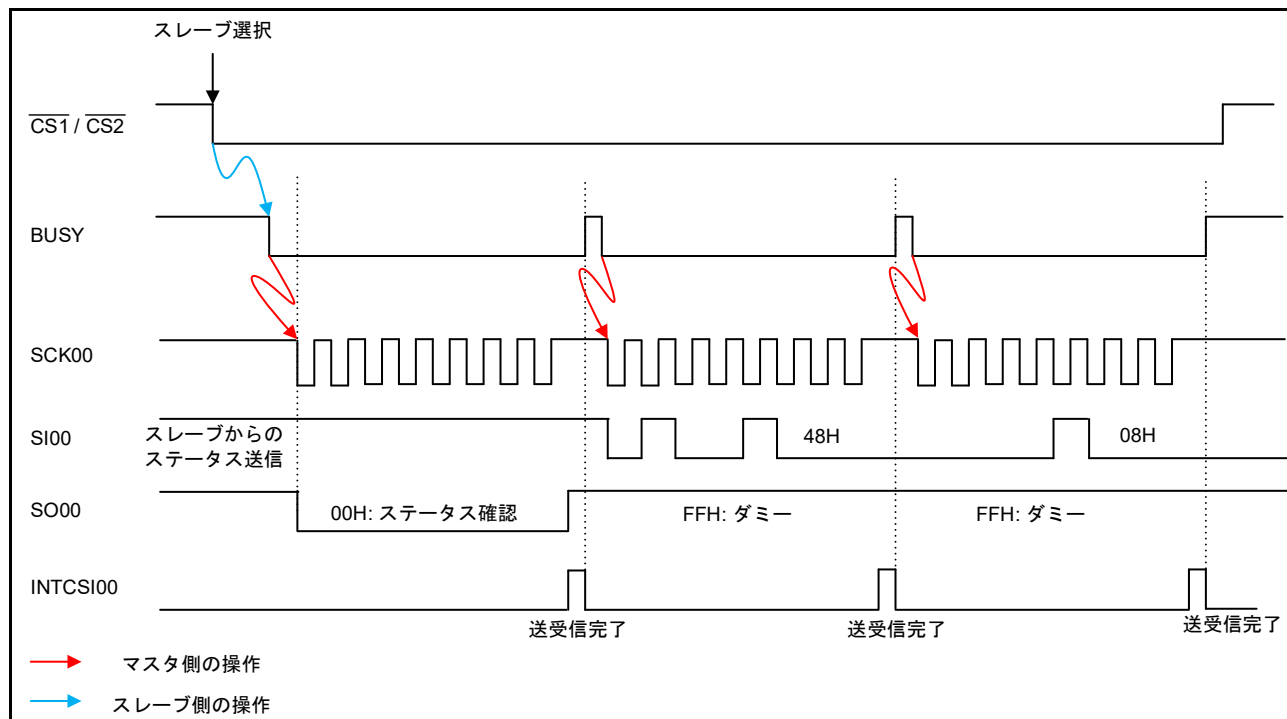
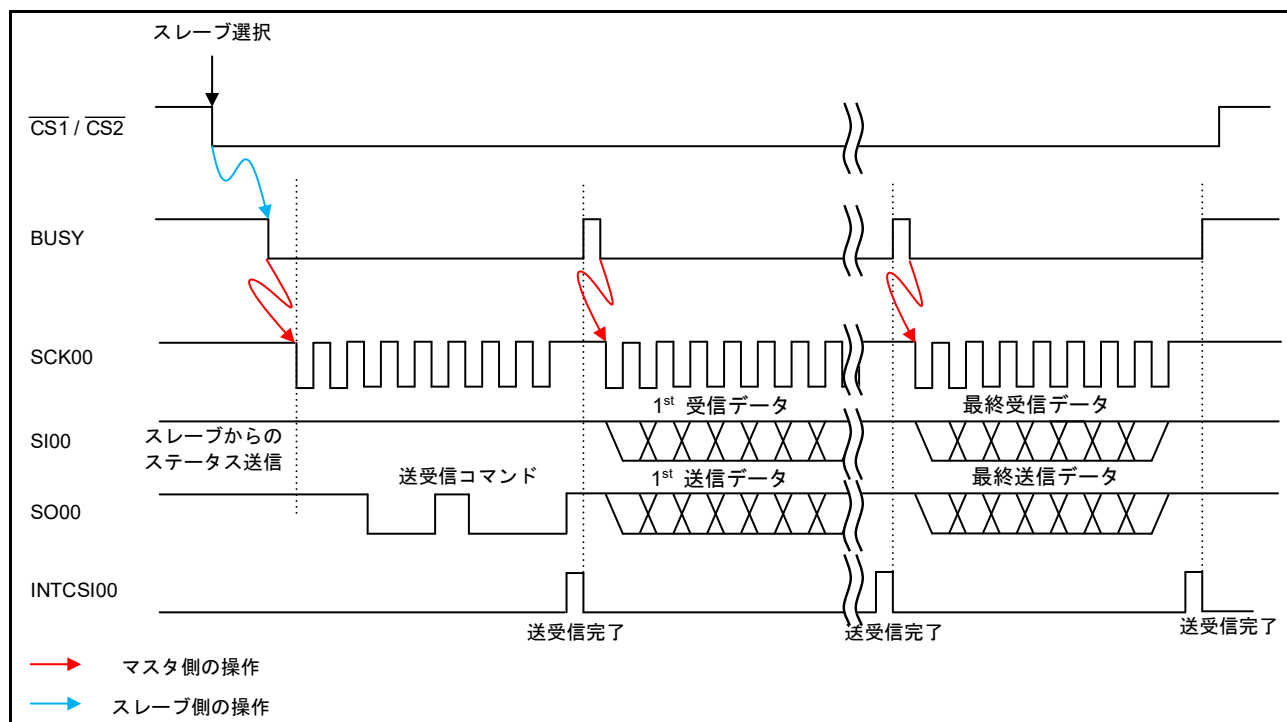


図 1-4 送受信コマンドのタイミング・チャート



1.3 通信フォーマット

サンプルコードで使用する CSI の通信フォーマットを表 1-3 に示します。

表 1-3 通信フォーマット

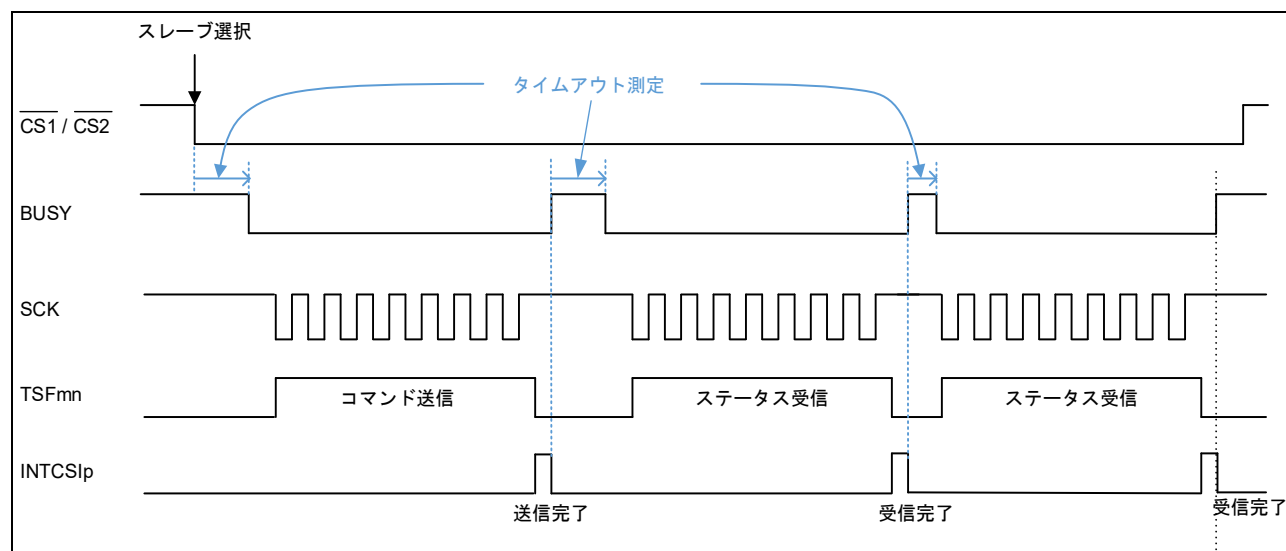
項目	規格	備考
通信速度	1 Mbps	最低速度は約200 kbps
通信データのビット長	8ビット／キャラクタ	
転送順序	MSBファースト	
通信タイプ	タイプ1	
通信モード	シングル転送	
通信方向	受信／送信／送受信	
最大転送データ数	62キャラクタ／スロット	デフォルトでは32キャラクタ

1.4 ハンドシェイク

通常、SPI 通信専用スレーブデバイス (EEPROM など) は、常に通信ができる状態ため、BUSY 信号は不要です。一方、汎用デバイス (マイコンなど) でスレーブ通信する場合は、ソフトウェアの処理時間を確保する必要があります。本アプリケーションノートでは、汎用デバイスの処理能力を超える負荷がかかった場合でも SPI 通信を成立させるために、BUSY 信号を利用したハンドシェイクを行います。また、BUSY 信号による応答がない場合でもシステムが停止しない様に 16 μ s のタイムアウト時間を設定しています。

ステータス確認時のハンドシェイク例を図 1-5 に示します。 $\overline{CS}$ 信号で選択されたスレーブは、スレーブ通信の準備が完了した後、BUSY 信号をロウ・レベルに設定します。マスタからのコマンド受信が完了すると、BUSY 信号をハイ・レベルに設定します。次に、コマンドに応じたスレーブ通信の準備が完了した後、BUSY 信号を再びロウ・レベルに設定します。

図 1-5 ハンドシェイクの例



1.5 仕様詳細

本サンプルコードでは、初期設定完了後スタンバイモードに移行します。 $\overline{CS}$ 信号で選択されると、スレーブは通信準備が完了した後に BUSY 信号をロウ・レベルに設定します。通信完了後、BUSY 信号をハイ・レベルに設定して次の通信準備を行います。 $\overline{CS}$ 信号で選択されている期間、データ送受信と BUSY 信号の制御を行います。

(1) ポートの初期設定を行います。

＜ポート設定条件＞

- BUSY 信号を制御する P00 は N-ch オープン・ドレイン出力モードで使用します。
- $\overline{CS}$ 信号を検出する P137/INTP0 は入力で使用します。

(2) 外部割り込み機能の初期設定を行います。

＜外部割り込み設定条件＞

- INTP0 は両エッジで使用します。
- INTP0 はデフォルトの低優先 (レベル 3) を使用します。

(3) CSI の初期設定を行います。

＜CSI 設定条件＞

- SAU0 チャンネル 0 を CSI00 として使用します。
- 転送クロックは外部クロックを使用します。
- クロック入力は P10/SCK00 端子、データ入力は P11/SI00 端子、データ出力は P12/SO00 端子を使用します。
- 転送モードはシングル転送モードを使用します。
- データ長は 8 ビットを使用します。
- データとクロックの位相はタイプ 1 を使用します。
- データ転送順設定は MSB ファーストを使用します。
- 割り込み (INTCSI00) は送信完了、受信完了割り込みを使用します。
- 割り込み (INTCSI00) はデフォルトの低優先 (レベル 3) を使用します。

(4) 初期設定が完了したら、以下に示す手順で通信動作を行います。

- ① $\overline{CS}$ 信号で選択されるまでスタンバイ状態 (HALT モード) で待ちます。
- ② $\overline{CS}$ 信号の立ち下がリエッジにより外部割り込み INTP0 が発生し、HALT モードが解除されます。
- ③ CSI00 の動作許可、SO00 出力許可、BUSY 信号を立ち下げてコマンド受信開始を待ちます。
- ④ 受信データをマスタからのコマンドである上位 2 ビット、下位 6 ビットに分解します。
- ⑤ マスタのコマンドである、ステータス確認、受信、送信、送受信の処理に分岐します。
- ⑥ コマンドで指定された処理を実行します。
- ⑦ 処理終了後、 $\overline{CS}$ の立ち上がり信号をスタンバイ状態 (HALT モード) で待ちます。
- ⑧ $\overline{CS}$ 信号の立ち上がりエッジにより外部割り込み INTP0 が発生し、HALT モードが解除されます。 $\overline{CS}$ 信号がハイ・レベルであることを確認して CSI00 動作禁止、SO00 出力禁止処理を行います。以降は①から繰り返し実行します。

(5) コマンド 受信

各通信動作は 1 バイトのコマンドの受信から始まります。各コマンドのフォーマットを表 1-4 に示します。

表 1-4 コマンドのフォーマット

コマンド コード		コマンドの概要
ステータス確認	00000000B	スレーブが送信可能なデータ数、受信可能なデータ数を確認する。スレーブからは以下の応答がある。 01xxxxxxB : スレーブが送信可能なデータ数は xxxxxxxB 00xxxxxxB : スレーブが受信可能なデータ数は xxxxxxxB
受信	01xxxxxxB	マスタが xxxxxxxB バイトのデータを受信する。
送信	10xxxxxxB	マスタが xxxxxxxB バイトのデータを送信する。
送受信	11xxxxxxB	xxxxxxB バイトのデータを送受信する。

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードでは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2-1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	RL78/G22 (R7F102GGE2DFB)
使用ボード	RL78/G22-48p Fast Prototyping Board (RTK7RLG220C00000BJ)
動作周波数	高速オンチップ・オシレータ・クロック : 32MHz
動作電圧	5.0V (1.8V~5.5V で動作可能)
統合開発環境 (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ V8.11.00
C コンパイラ (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.13.00
統合開発環境 (e ² studio)	ルネサス エレクトロニクス製 e ² studio V2024-04
C コンパイラ (e ² studio)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.13.00
統合開発環境 (IAR)	IAR Systems 製 IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 V5.10.1
C コンパイラ (IAR)	IAR Systems 製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 V5.10.1
スマート・コンフィグレータ (SC)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.10.0
ボードサポートパッケージ (BSP)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.6.2

3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

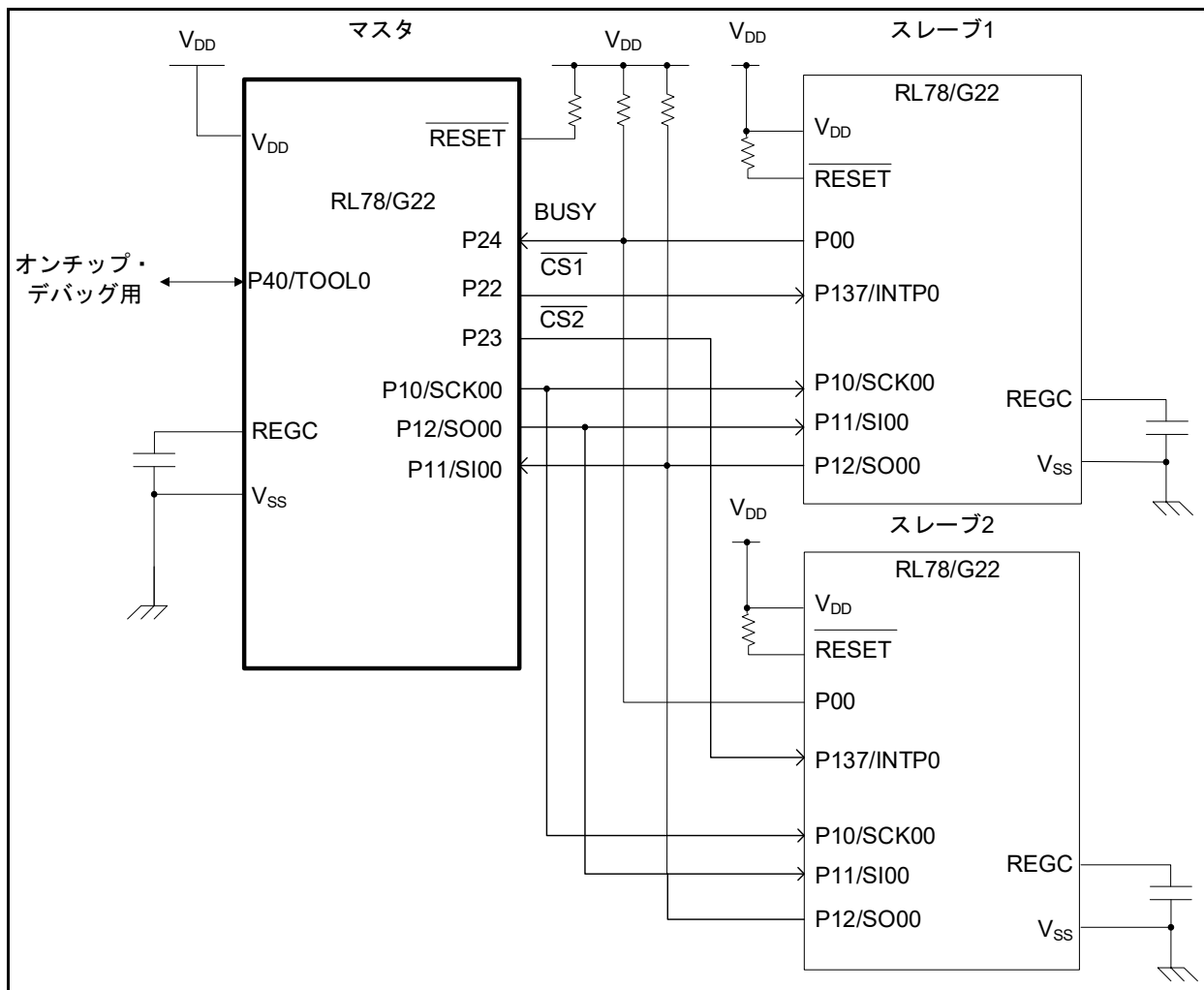
RL78/G22 ハンドシェイク対応 SPI マスタ送受信 (R01AN7398J) アプリケーションノート

4. ハードウェア説明

4.1 ハードウェア構成例

図 4-1 に本アプリケーションノートで使用するハードウェア構成例を示します。

図 4-1 ハードウェア構成例



注意 1 この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください（入力専用ポートは個別に抵抗を介して VDD 又は VSS に接続して下さい）。

2 V_{DD} は LVD0 にて設定したリセット解除電圧 (V_{LVD0}) 以上にしてください。

4.2 使用端子一覧

表 4-1 に使用端子と機能を示します。

表 4-1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P10/ SCK00/ SCL00/ TS11/ (TI07)/ (TO07)	出力	シリアル・クロック出力用端子
P11/ SI00/ RxD0/ TOOLRxD/ SDA00/ TS12/ (TI06)/ (TO06)	入力	データ受信用端子
P12/ SO00/ TxD0/ TOOLTxD/ TS13/ (TI05)/ (TO05)	出力	データ送信用端子
P00/ TS26/ TI00/ TxD1	出力	マスタへの BUSY 信号出力
P137/ INTP0	入力	CS 信号検出

注意 本アプリケーションノートは、使用端子のみを端子処理しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。

5. ソフトウェア説明

5.1 オプション・バイトの設定一覧

表 5-1 にオプション・バイト設定を示します。

表 5-1 オプション・バイト設定

アドレス	設定値	内容
000C0H / 040C0H	11101111B	ウォッチドッグ・タイマ動作停止 (リセット解除後、カウント停止)
000C1H / 040C1H	11111110B	LVD0 検出電圧: リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90 V (1.84 V ~ 1.95 V) 立ち下がり時 TYP. 1.86 V (1.80 V ~ 1.91 V)
000C2H / 040C2H	11101000B	HSモード、 高速オンチップ・オシレータ・クロック : 32MHz
000C3H / 040C3H	10000101B	オンチップ・デバッグ許可

5.2 定数一覧

表 5-2 にサンプルコードで使用する定数を示します。

表 5-2 サンプルコードで使用する定数

定数名	定義場所	設定値	内容
CS_pin	r_cg_userdefine.h	P13_bit.no7	$\overline{\text{CS}}$ 信号のポート・レジスタ
PM_SO00	↑	PM1_bit.no2	SO00 信号のポート・モード・レジスタ
PM_BUSY	↑	PM0_bit.no0	BUSY 信号のポート・モード・レジスタ
BUSYOUT	↑	P0_bit.no0	BUSY 信号のポート・レジスタ
TX_NUM	main.c	32	送信データ可能数
RX_NUM	↑	32	受信データ可能数
data_length	↑	1	データ長
TX_DATA[]	↑	注 1	最大転送データ数の 63 キャラクタ分の 送信データを格納

注 1 本アプリケーションノートでは 0x40~0x7F までの ASCII コードを格納しています。

5.3 変数一覧

表 5-3 にグローバル変数を示します。

表 5-3 サンプルコードで使用するグローバル変数

Type	Variable Name	Contents	Function Used
uint8_t	g_tx_data	送信データバッファ	main.c,
uint8_t	g_rx_data	受信データバッファ	main.c,
uint8_t	g_mode_check	モード確認フラグ	main.c,
uint8_t	g_num	マスタが要求した送受信数	main.c,
uint8_t	g_rx_data_stored[]	受信データの格納	main.c,

5.4 関数一覧

表 5-4 に関数一覧を示します。

表 5-4 関数一覧

関数名	概要	ソースファイル
main	メイン処理	main.c
CSI00_Status_check	CSI ステータス確認処理	main.c
CSI00_Send_Receive	CSI 送受信処理	main.c
CSI00_Send	CSI 送信処理 (マスタがデータ受信する)	main.c
CSI00_Receive	CSI 受信処理 (マスタがデータ送信する)	main.c
r_Config_CSI00_callback_sendend	BUSY 信号の立ち上げ処理	Config_CSI00_user.c

5.5 関数仕様一覧

サンプルコードの関数仕様を示します。

[関数名] main

概要	メイン処理
ヘッダ	r_smc_entry.h
宣言	void main(void)
説明	INTP0 の動作開始を行います。 INTP0 発生で CSI 通信の動作開始とマスタからのコマンド受信を行います。 受信したコマンドによって各処理に分岐します。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] CSI00_Status_check

概要	CSI ステータス確認処理
ヘッダ	r_smc_entry.h
宣言	void CSI00_Status_check (void)
説明	マスタとステータス確認処理を行います。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] CSI00_Send_Receive

概要	CSI 送受信処理
ヘッダ	r_smc_entry.h
宣言	void CSI00_Send_Receive (void)
説明	スレーブ送受信処理を行います。
引数	• なし
リターン値	• なし
備考	なし

[関数名] CSI00_Send

概要	CSI 送信処理
ヘッダ	r_smc_entry.h
宣言	void CSI00_Send (void)
説明	スレーブ送信処理を行います。
引数	• なし
リターン値	• なし
備考	なし

[関数名] CSI00_Receive

概要	CSI 受信処理
ヘッダ	r_smc_entry.h
宣言	void CSI00_Receive (void)
説明	スレーブ受信処理を行います。
引数	• なし
リターン値	• なし
備考	なし

[関数名] r_Config_CSI00_callback_sendend

概要	BUSY 信号の立ち上げ処理
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h r_cg_userdefine.h Config_CSI00.h
宣言	static void r_Config_CSI00_callback_sendend(void)
説明	BUSY 信号の立ち上げ処理を行います。
引数	• なし
リターン値	• なし
備考	なし

5.6 フローチャート

5.6.1 メイン処理フローチャート

図 5-1~図 5-2 に本アプリケーションノートの全体フローを示します。

図 5-1 メイン処理 1/2

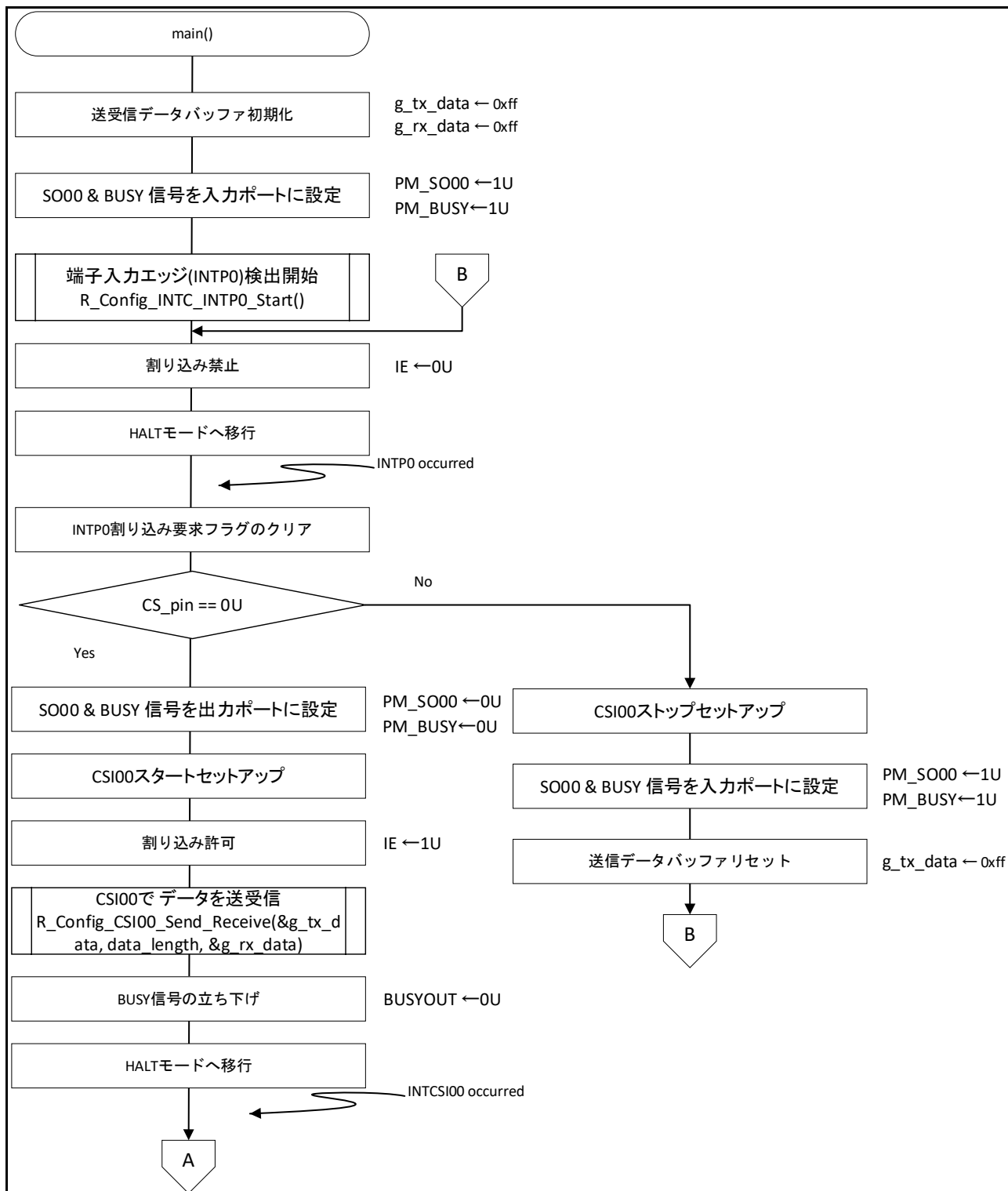
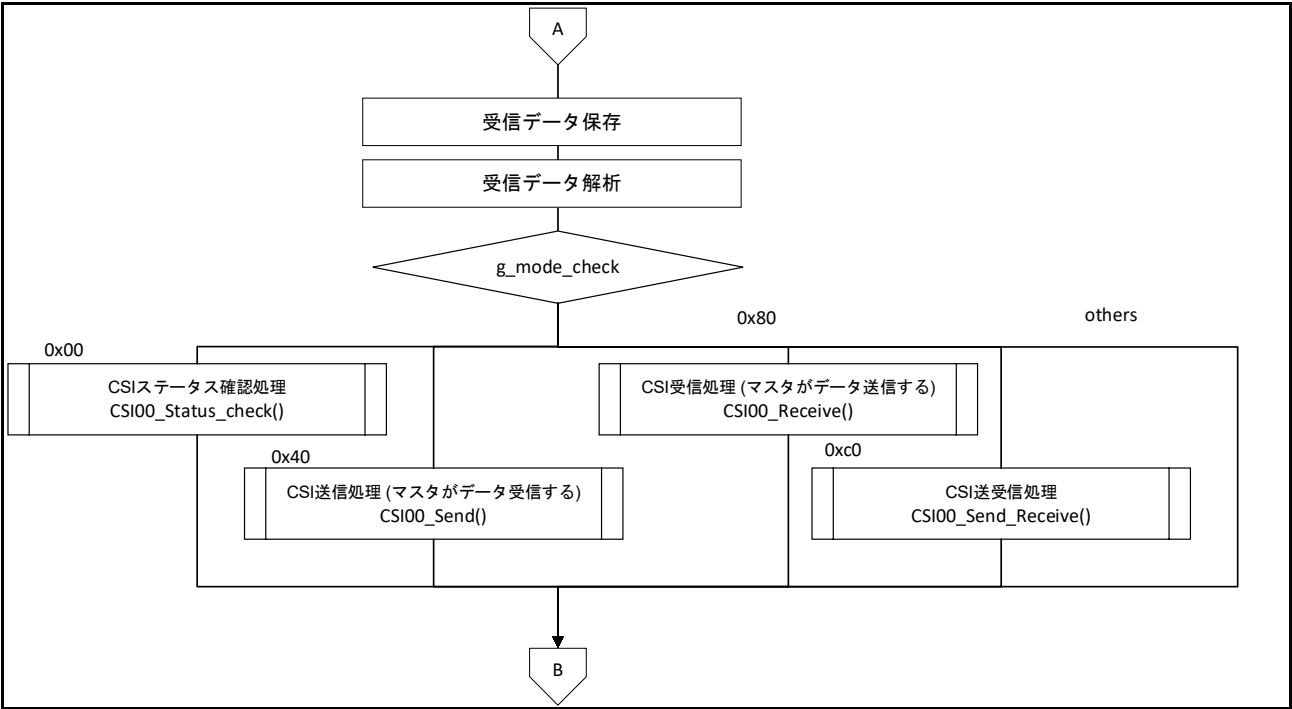


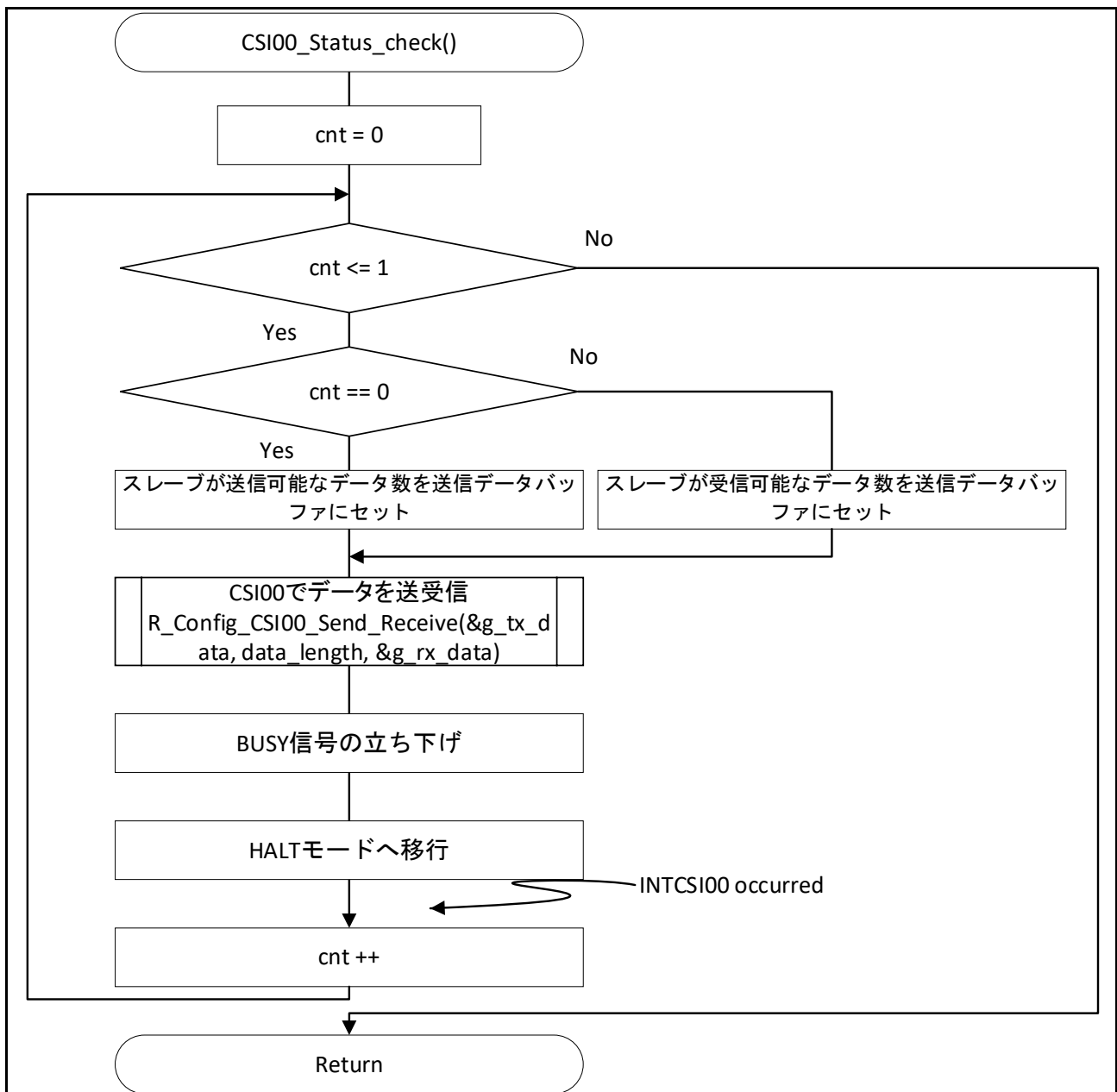
図 5-2 メイン処理 2/2



5.6.2 CSI ステータス確認処理フローチャート

図 5-3 に CSI ステータス確認処理のフローを示します。

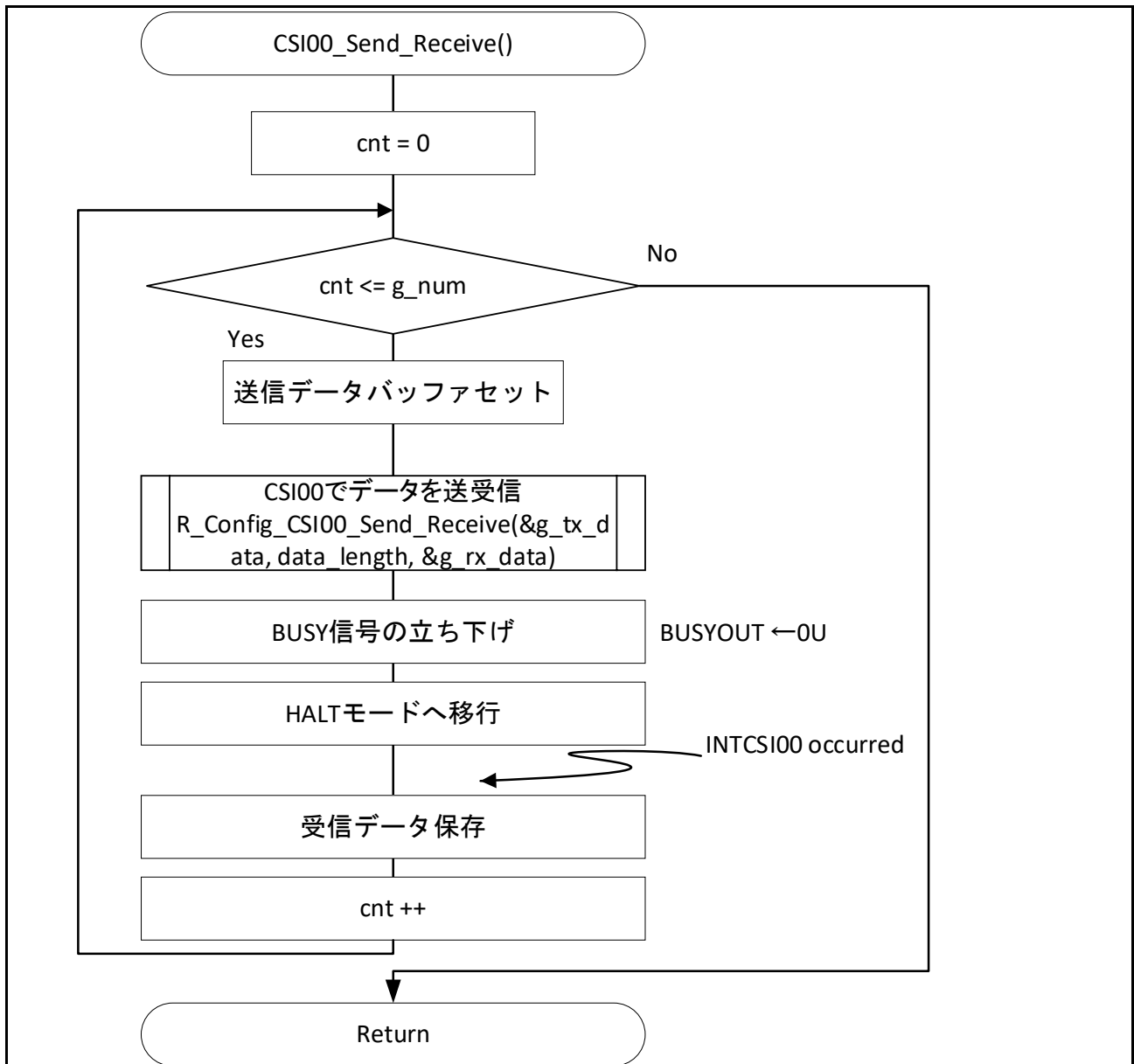
図 5-3 CSI ステータス確認処理



5.6.3 CSI 送受信処理フローチャート

図 5-4 に CSI 送受信処理のフローを示します。

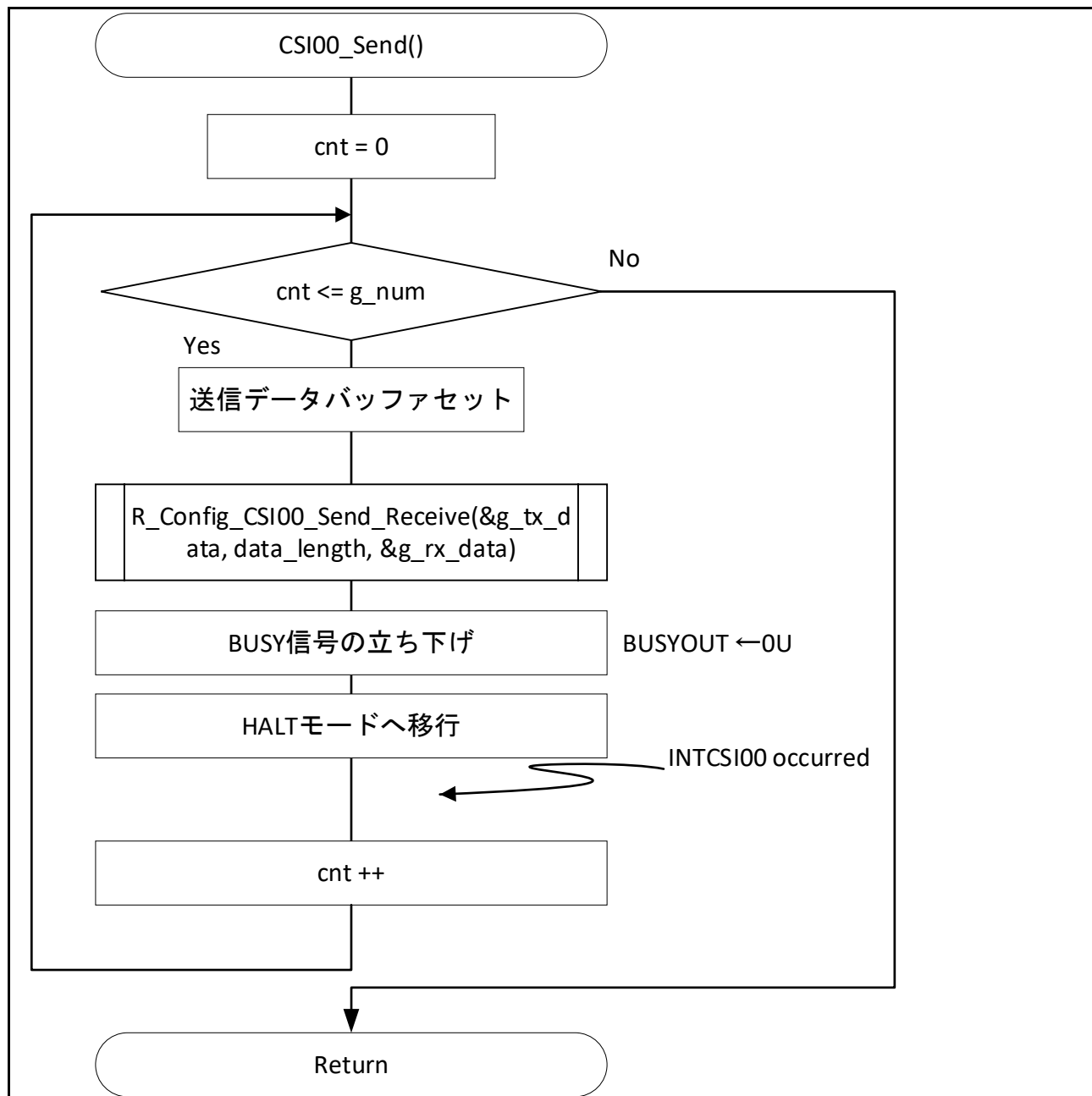
図 5-4 CSI 送受信処理



5.6.4 CSI 送信処理フローチャート

図 5-5 に CSI 送信処理のフローを示します。

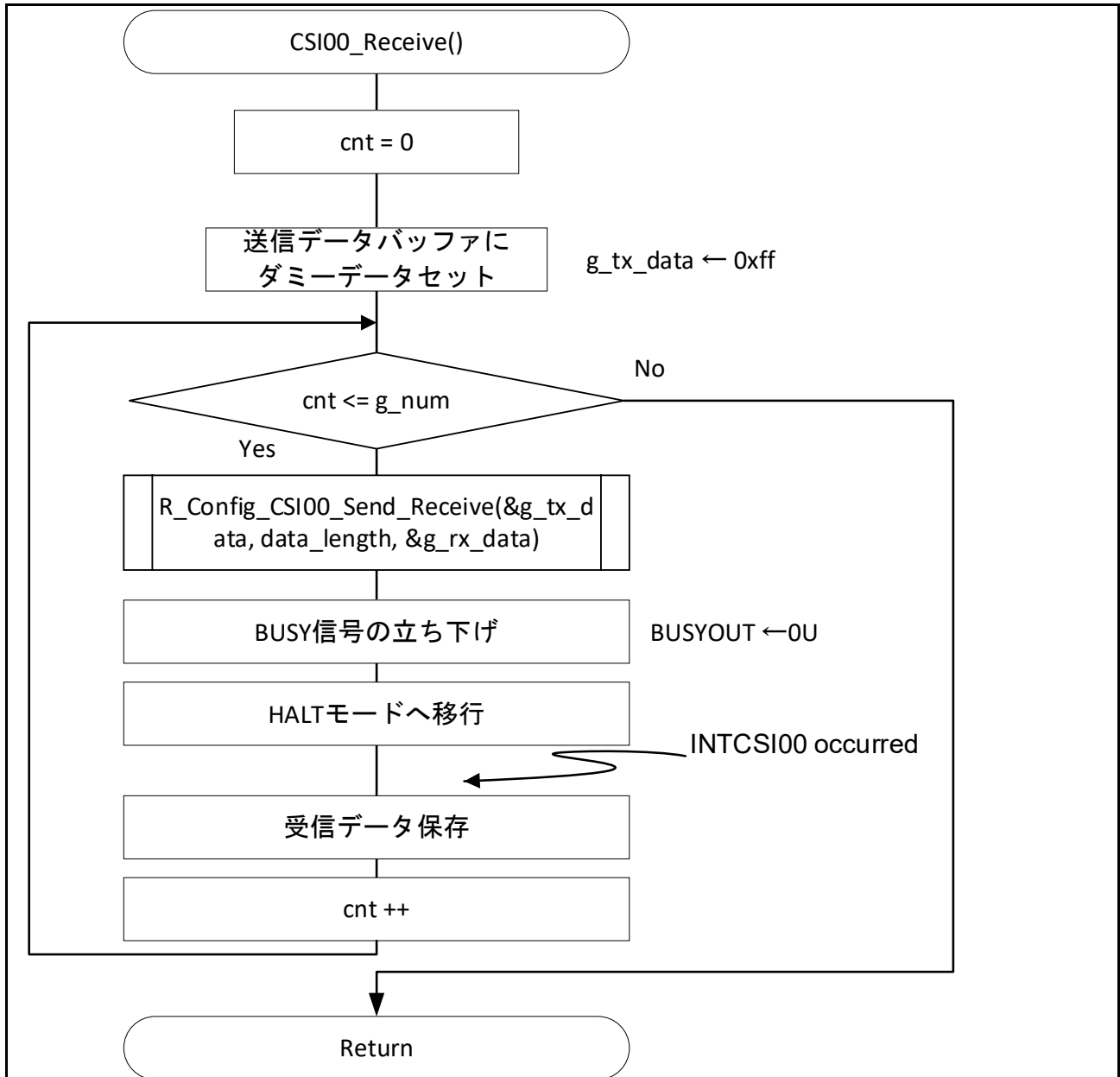
図 5-5 CSI 送信処理



5.6.5 CSI 受信処理フローチャート

図 5-6 に CSI 受信処理のフローを示します。

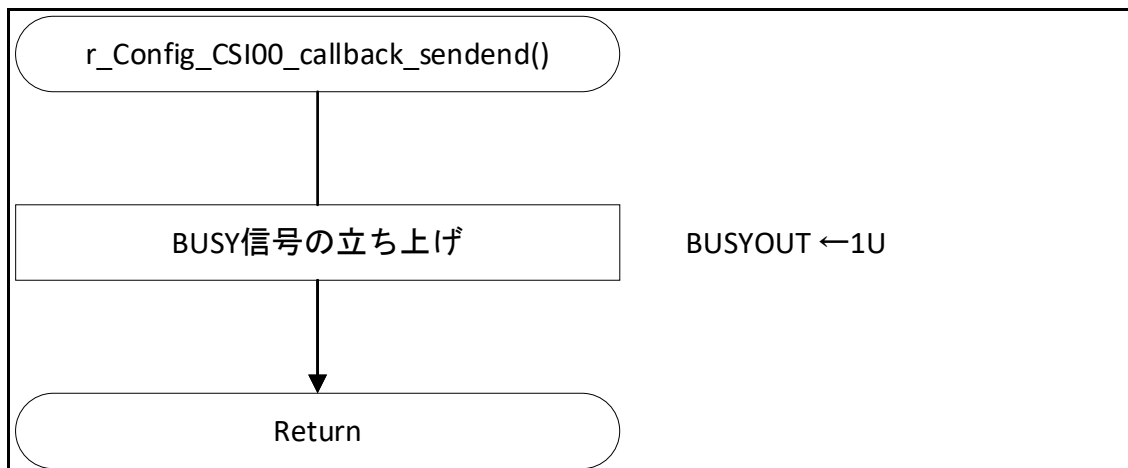
図 5-6 CSI 受信処理



5.6.6 BUSY 信号の立ち上げ処理フローチャート

図 5-7 に BUSY 信号の立ち上げ処理のフローを示します。

図 5-7 BUSY 信号の立ち上げ処理



6. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

7. 参考ドキュメント

RL78/G22 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0978J)

RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 (R01US0015J)

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2024.10.1	-	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が異なる製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

- 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/